Accreditation & Arbitration Committee

会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会 议 基 本 信 息** | | | |
| 会议名称： | **ITMA A&AC /15例会** | 主持人： | 趙硯博 |
| 会议时间： | 2023/04/25 16:00-17:00 | 会议地点/方式： | 腾讯线上会议 |
| 与会人： | 趙硯博, 汪燕芳, 吴政、張仕平、张圣洁、宋亚丹、黄子凤、黄丽陪、刘国华、楊家銘, 陳琳 | | |
| 纪要人： | 楊家銘 | | |
| **会 议 纪 要 内 容** | | | |
| 会议议题： | 1. 品牌方申請商標授權討論 2. NM Card 管腳電容值測試討論 | | |
| 会议内容： | 1. 品牌商申請商標授權討論 :  * 蘭科芯 : 投票結果全體出席委員7位, 全數投票通過 * 聯想(鐵榔頭) : 投票結果全體出席委員7位, 全數投票通過. * 針對鐵榔頭與聯想商標授權只有一年, 建議法務及秘書處在授權合約上加入補充條約(授權有效期限以聯想授權與ITMA 商標授權以期限短者為主)  1. NM Card 管腳電容值測試結果討論.  * 目前量測後各家均無法達到協會規格10Pf * 華為建議為不影響NM card 速率, 電容值定義越低越好 * 華為RD 預計5月給出建議值 * 下次會議確認後安排與工作組討論後上報理事會進行規格修改. * 規格修改後將不追朔  1. 下次會議紀要為 : 張仕平委員 | | |
| 下一步工作计划： | 1. NM Card 管腳電容值確認 2. 下一次会议时间：2023.05.09周二 16:00 | | |
| 遗留问题： | 无 | | |